

平成 22 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 テクノクォーツ株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 千葉 喜 夫  
 (JASDAQ コード番号 5217)  
 専務取締役  
 問 い 合 せ 先 管 理 本 部 長 岡 本 克 己  
 (TEL03-5354-8171)  
 当社の親会社 ジーエルサイエンス株式会社  
 代 表 者 取締役社長 森 憲 司  
 (東証第2部 コード番号 7705)

### 業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 21 年 11 月 6 日に公表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 平成 22 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	3,428	△136	△136	△160	△20 円 71 銭
今回修正予想(B)	3,690	△70	△70	△92	△11 円 91 銭
増減額(B-A)	261	66	66	68	
増減率(%)	7.6	—	—	—	
(ご参考)前期実績 (平成 21 年 3 月期)	3,595	△264	△356	△783	△100 円 94 銭

#### 2. 平成 22 年 3 月期通期個別業績予想数値の修正(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	3,426	△49	△48	△71	△9 円 27 銭
今回修正予想(B)	3,684	5	5	△17	△2 円 23 銭
増減額(B-A)	257	54	53	54	
増減率(%)	7.5	—	—	—	
(ご参考)前期実績 (平成 21 年 3 月期)	3,583	△355	△401	△828	△106 円 70 銭

#### 3. 修正の理由(連結・個別)

当社グループ主力製品である半導体製造装置向け消耗部材(石英・シリコン製品)への受注は第2四半期に引き続き好調に推移しました。そのため、第3四半期の売上高は計画(960 百万円)を上回り 1,121 百万円となりました。また、残り3ヶ月間も受注残が豊富なことから、通期売上高は前回発表の業績予想を上回る見通しとなりました。

一方、損益面では売上高の増加により固定費を吸収し、単体、連結ともに赤字幅が縮小し改善するものと予想しております。

(注)上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基き作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。